

硬件规格书

LoRa 自组网_荧火系列 节点模组

模组型号: L-LRNWB25-75TN4



目录

1	规格参数·····	6
2	尺寸图及引脚定义	7
	2.1 尺寸图	
	2.2 硬件框图及引脚定义	
3	硬件设计说明	9
	3.1 电源电路	9
	3.2 天线接口	
	3.3 典型参考设计电路	9
	3.4 禁用频点说明	9
4	常见问题	10
	4.1 模块近距离也不能通信	.10
	4.2 模块功耗异常	.10
	4.3 模块通信距离不够	.10
5	生产指导	11
	5.1 钢网开口设计	.11
	5.2 回流焊作业指导	
6	联系我们	12



LoRa 自组网_荧火系列节点模组



该模组是基于 Semtech 公司的射频前端芯片 SX1262 开发设计的一款节点模组,具有发射功率范围宽、接收灵敏度低及抗干扰能力强等众多特点,用于利尔达自主研发的荧火 LoRa 自组网系统的节点,为低功耗物联网场景提供了超远距离、高速并发、稳定无碰撞的通讯解决方案。

适用场景

- 智能家居
- 安防监控
- 各类低功耗传感器
- 无线遥控
- 物流仓储
- 工业控制
- 对通信距离较高场合



产品特点

- 工作频段
- TX 470∼510MHz
- RX 470∼510MHz
- 高链路预算
- 接收灵敏度灵敏度 (典型值): -124dBm@SF7_BW125KHz
- 发射功率 Max. 22 dBm
- 通信模式
- 半双工
- 工作电源
- 工作电压: DC3.3V(典型值)
- 发射电流: 120mA@TX power_22dBm
- 通信接口
- UART



前言 利尔达科技集团股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按 照文档中提供的规范,参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失, 本公司不承担任何责任。在未声明前,利尔达公司有权对该文档进行更新。

版权申明 本文档版权属于利尔达公司,任何人未经我公司允许复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 © 利尔达科技集团,保留一切权利。

Copyright © Lierda Science & Technology Group Co., Ltd

文件修订历史

版本	日期	变更描述	
Rev01	2022-05-10	初始版本	



1规格参数

表 1-1 模块极限参数

). ## 45 ML	性能		A7 12.	
主要参数	最小值	最大值	备注	
电源电压(V)	-0.3	+3.7		
最大射频输入功率(dBm)	_	+10	超过极限可能	
工作温度(℃)	-40	+85	会损坏芯片	

表 1-2 模块工作参数1

主要参数		性能			Ar N.
		最小值	典型值	最大值	备注
工作电压(V)		1.8	3. 3	3.6	
工作温	温度(℃)	-40	-	85	
工作频段	发射	470	_	510	
(MHz)	接收	470	-	510	
频偏(KHz)		-6.5	-	6.5	出厂频偏
发射电流(mA)		110	120	130	@TX POWER 22dBm
接收电流(mA)		-	5. 5	_	
发射功率(dBm)		14	-	22	
接收灵敏度(dBm)		-	-124	-125	SF 7_BW 125KHz
通讯接口		2*UART			
数字接口电平		3. 3V TTL			

表 1-3 数字 I/0 规格

-V 7/4 -/ -/ 7/4 H					
主要参数	性能			W00 T0	Arr Natur
	最小值	典型值	最大值	VCC_IO	备注
VIH(V)	0.7*VCC_IO	-	VCC_I0+0.3	3.3V	_
VIL(V)	-0.3	-	0.3*VCC_IO	3.3V	_
VOH (V)	VCC_IO-0.6	-	VCC_IO	3.3V	_
VOL (V)	0	-	0.4	3. 3V	_

[」]以上测试条件为,温度: 25℃, 中心频率: 490MHz, 工作电压: 3.3V



2 尺寸图及引脚定义

2.1 尺寸图

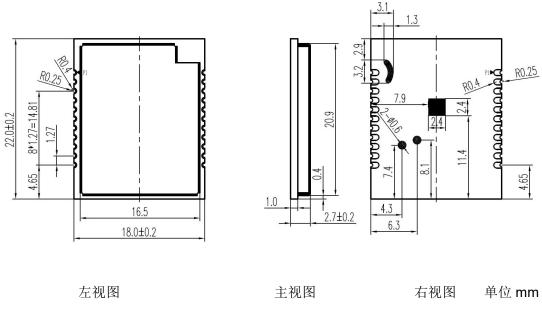


图 2-1 射频板尺寸图

2.2 硬件框图及引脚定义

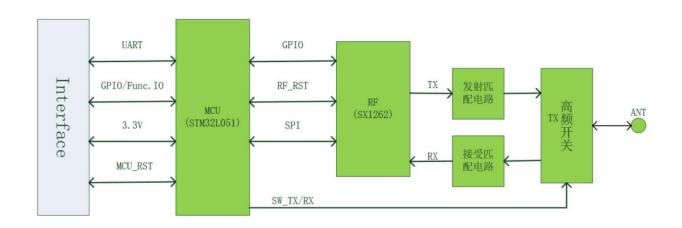


图 2-2 硬件系统框图



模组各引脚定义如表 2-1 所示。

表 2-1 引脚名称及功能说明

引脚	功能定义	端口类型	缺省值 ³	描述
1	GND	Power	-	接系统地
2	GND	Power	_	接系统地
3	NC	1/0	Low	
4	NC	1/0	Low	
5	NC	1/0	Low	
6	GND	Power	_	
7	NC	1/0	Low	
8	NC	1/0	Low	
9	SWDIO	1/0	_	模块烧录接口,建议悬空
10	SWCLK	1/0	_	模块烧录接口,建议悬空
11	NC	1/0	Low	
12	GND	Power	-	接系统地
13	VCC	Power	_	系统供电,供电范围1.8 [~] 3.6V
14	NRST	Reset	PULL-UP	复位模块,内部弱上拉,低电平有效,用户若不
				使用,可以悬空处理
15	NC	1/0	Low	
16	NC	1/0	Low	
17	NC	1/0	Low	
18	TXD	Output	High	串口发送端(TX)
19	RXD	Input	High-impendance	串口接收端(RX)
20	GND	Power	-	接系统地
21	GND	Power	-	接系统地
22	ANT	RF	_	射频出口. 注意使用50Ω阻抗线



3 硬件设计说明

3.1 电源电路

节点模组采用 3.3V 工作电压,在最大发射功率 22dBm 条件下电流消耗典型值为 120mA,为防止由于负载变化引起的电压跌落导致射频板工作异常,外部 3.3V 电源最大输出电流建议满足 300mA 以上,电源走线尽量短。

3.2 天线接口

模组的射频引脚到天线接口之间预留一个π型电路,主要用于后期对天线输入阻抗进行 匹配,详见"3.3 典型参考设计电路"。

3.3 典型参考设计电路

图 3-1 是该模组典型设计电路,其他引脚的使用根据实际应用需求做相应的调整

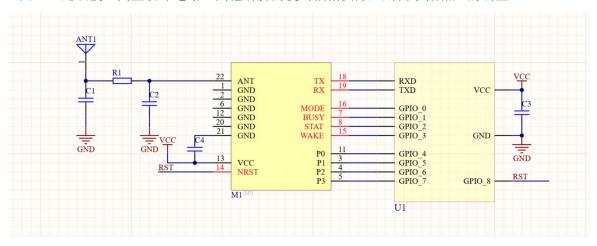


图 3-1 点对点通信流程图

3.4 禁用频点说明

禁用频点是指模组性能极差的频点,严禁使用。建议客户应用中使用的频点至少离禁用频点 1MHz 以上。

禁用频点: 472MHz、480MHz、496MHz。



4 常见问题

4.1 模块近距离也不能通信

- 确认发送和接收两边配置是否不一致,配置不同不能正常通信。
- 电压异常,电压过低会导致发送异常。
- 电池电量低,低电量电池在发送时电压会被拉低导致发送异常。
- 天线焊接异常射频信号没有到达天线或者π电路焊接错误。

4.2 模块功耗异常

- 静电等原因导致模块损伤或损坏,导致功耗异常。
- 在低功耗接收时,时序配置等不正确导致模块功耗没达到预期效果。
- 单独测试模块或者 MCU 都正常,联调出现功耗异常,一般是由于射频模块连接的 MCU 引脚配置相关。
- 工作环境恶劣,在高温高湿、低温等极端环境模块功耗会有波动。

4.3 模块通信距离不够

- 天线阻抗匹配没做好导致发射出去的功率很小。
- 天线周围有金属等物体或者模块在金属内导致信号衰减严重。
- 测试环境有其他干扰信号导致模块通信距离近。
- 供电不足导致模块发射功率异常。
- 测试环境恶劣,信号衰减很大。
- 模块经过穿墙等环境后再与另一端通信,墙体等对信号衰减很大,大部分信号是绕射过 墙体信号衰减大。
- 模块太靠近地面被吸收和反射导致通信效果变差。



5 生产指导

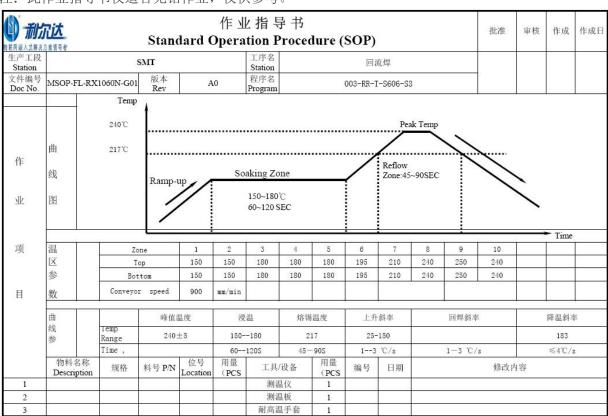
5.1 钢网开口设计

底板上钢网厚度选择原则上是根据板内器件的封装类型综合考虑来选取的,需重点关注如下要求:

模块焊盘位置可局部加厚到 0.15~0.20mm, 避免产生空焊;

5.2 回流焊作业指导

注: 此作业指导书仅适合无铅作业,仅供参考。



5-1 回流焊作业指导



6 联系我们

利尔达科技集团股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨,如需任何帮助,请随时联系我司相关人员,或按如下方式联系:

资料网站: http://wsn.lierda.com 支持邮箱: wsn_support@lierda.com 技术论坛: http://bbs.lierda.com

样品购买: https://lierda.taobao.com

